PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-013816

(43) Date of publication of application: 24.01.1985

(51)Int.Cl.

CO8J 3/16

(21)Application number : 58-121497

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing: 06.07.1983

(72)Inventor: KUSHIBIKI NOBUO

KAI TAKASHI

SAEDA SHIGERU

(54) PREPARATION OF FINE PARTICLES OF THERMOPLASTIC RESIN

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain fine particles useful as a coating compound for baking inexpensively, having spherical dense structure having arbitrarily adjustable sphere diameter and particle size distribution, by dispersing a thermoplastic resin into a non-compatible medium at a specific temperature with stirring, separating it from

CONSTITUTION: A thermoplastic resin (e.g., polyethylene, polyvinyl halide, polyamide, etc.) is sufficiently dispersed into a medium (e.g., polyethylene glycol, etc.) having no compatibility with the resin at a temperature ≥ the melting point and the softening point of the resin and the medium with stirring, and the resin is separated from the medium. For example, 1W70wt% fine particles of polyethylene is blended with polyoxyethylene, heated at 135W250° C, stirred, dissolved or washed with water or a low-boiling organic compound or its mixture, and the polyoxyethylene is removed, to give spherical fine particles of polyethylene having ≤500µm particle diameter.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

◎公開特許公報(A)

昭60-13816

⑤Int. Cl.⁴C 08 J 3/16

識別記号

庁内整理番号 7248—4F 43公開 昭和60年(1985)1月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

③熱可塑性樹脂微粒子の製造法

②特 願 昭58-121497

②出 願 昭58(1983)7月6日

@発明 者 櫛引信男

大分市大字中ノ洲2番地昭和電

工株式会社内

②発明 者 甲斐丘

大分市大字中ノ洲2番地昭和電

工株式会社内

⑫発 明 者 佐枝繁

大分市大字中ノ洲2番地昭和電

工株式会社内

⑪出 願 人 昭和電工株式会社

東京都港区芝大門1丁目13番9

号

邳代 理 人 弁理士 青木朗

外3名

明细醇

1. 発明の名称

熱可塑性樹脂微粒子の製造法

2. 特許請求の範囲

- 1. 無可製性樹脂 (A) を、路樹脂 (A) と実質上非相溶性の媒体中で路樹脂 (A) 及び媒体の融点又は軟化点以上の温度で設押して十分に分散せしめた後、無可製性樹脂 (A) を媒体から分間することを特徴とする実質上球状の熱可製性樹脂微粒子の製造法。
- 2. 媒体が無可製性樹脂(A)と裏質上非相溶性の他の無可製性樹脂(B)である特許構果の範囲第1項に記載の方法。
- 3. 媒体が熱可塑性樹脂 (A) と実質上非相溶性の液状高分子化合物である律許韶求の範囲第 [項に記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

技術分野 (

本発明は実質上球状の熱可塑性樹脂微粒子の製 造法に関し、更に離しくは球の大きさ及び単径分 布を任意に制御することができる実質的に様状又 は農球状の級密な構造の既可塑性樹脂微粒子の製 造法に関する。

從来技術

更に別の方法として、ポリマー溶液から微粒子を製造する方法が提案されている。例えば、特公昭57-58372 号公報にはポリプロピレンを存拠溶

媒に均一に溶解せしめた後、静止条件下に溶翅して小粒状ポリプロピレンを報道する方法は記職されているが、この方法は、極めて限定された条件下で実施しなければならず、また特別昭57~119927号公報にはポリエチレン又はエチレン共融合体を脂肪族ケトン中に懸碍せしめ、提伸下にポリマーの軟化点以上に加熱後、冷却して粉状エチレンポリマーを関連する方法が記載されているが、この方法によった場合には、後述の比較例1に示す如く得られない。

発明の目的

本発明の目的は、実質上完全に球形 (長球状) の熱可製性樹脂の微粒子であって、しかも粒径及び粒度分布を、粒度分別することなく、任意に調整することができる熱可塑作樹脂微粒子の製造法を提供することにある。

発明の構成

本発明に従った無可製性樹脂微粒子の銀造法は、 熱可塑性樹脂 (A) を、該樹脂 (A) と実質上非

なければならない。本明細書において、「実質上 非相溶性の」媒体とは、ISO(International Standard Organization) 175-1981(B) に記載 の方法に従って縦 50mm×横 50mm×両さ 4mmの無可 塑性樹脂(A)のテストピースを70℃の媒体中に 24時間没演したときの没摘削後の損量変化率が走 0.5%以下であるような媒体をいう。

 相溶性の媒体中で核樹脂 (A) 及び媒体の融点又は軟化点以上の温度で環律して十分に分散せしめた後、熱可塑性樹脂 (A) を媒体から分離することを特徴とする。

発明の構成の具体的説明

本発明が適用しうる熱可塑性樹脂(A)としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテンー1、エチレン一酢酸ピニル共竄合体などで代表されるポリオレフィン及びオレフィン共重合体、ポリハロゲン化ピニル及びハロゲン化ピニル共宜合体、ポリアクリル酸及びその誘導体並びにそれらの共宜合体、ポリスチレン及びその誘導体並びにそれらの共宜合体、ポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル等などをあげることができる・

本発明に従えば、これらの熱可塑性樹脂(A)をその融点もしくは軟化点以上の温度でその温度において液状の適当な媒体中で復評し、媒体中に整濁分散させて冷却固化することによって球形粒子が得られるものであり、媒体としては前記熱可塑性樹脂(A)と実質上非相溶性のものを使用し

塑性樹脂微粒子の粒径は500μm以下の範囲で 調節することができる。

媒体としては、無可塑性樹脂(A)と実質上非 相溶性の、無可塑性樹脂(B)、液状高分子化合 物又は高分子溶液をあげることができる。

本発明におは体として使用することができる無可塑性樹脂(B)としては、無可塑性樹脂で互似れた点以上の温度性樹脂で互似に相容しない。特に関連を受けるのがいる。特に関連を使用するのががは、は、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでものであり、その他のできる。

また、無可塑性樹脂 (A)を溶解しない有機溶 媒に腹溶媒に溶解し且つ熱可塑性樹脂 (A)と実 質的に非相溶性のポリマーを溶解した高分子溶液を用いることができる。熱可塑性樹脂(A)と非相溶性の媒体との分離は、前途の如くができるができるができるができるができる。更に切りを溶解する水又は低砂点有極の独性樹脂(B)を溶解除去して熱可塑性樹脂(B)を溶解除去して熱可塑性樹脂(A)の微粒子を得ることもできる。更にサイできる。得られた微粒子は常法によって乾燥することができる。

例えば、ボリエチレンの球形像粒子は、奥型的には、ボリエチレン像粒子をボリオキシエチレンに対し 1~70 距射%の割合で混合し、135℃~250℃の温度範囲で加熱し、攪拌することにより、500μm以下の球状酸粒子を容易に設することができる。ボリエチレン酸粒子は水もしくは低沸点有機化合物又はそれらの混合物で溶解又は洗浄してボリオキシエチレンを除去し乾燥させて得られる。

このようにして製造した実質上球形の熱可塑性 樹脂の微粒子は、幾付塑装用塑料、静電磁装用塗 料などに妊選に使用することができる。

実施例

・以下、実施例に基づいて本発明を更に詳細に説明するが、本発明の範囲をこれらの実施例に限定するものでないことはいうまでもない。

実施例1

選件機を備えた300m & フラスコ中に融解指数 (130 ℃/2.16 kg) が2000 g/1 0 mis のポリエチレン30 gと、ポリエチレングリコール (分子體6000、1 SO175-1981 (E) によるポリエチレンの重量変化率 (以下、単に重量変化率という) -0.04%) 70 gを装入した。 電子 は170 で完全に融解した。 これを 170 でで30分間、慢搾した後、水中に投入し、両ポリマーを緩固させた。 凝固させた。 凝固させた。 状のポリエチレングリコールを除去したところ、以下の粒度分布を育する球状のポリエチレン粒子の顕微鏡写

直(260倍)を第1図に示す。

拉度分布

 1 0 5 μmまで
 3 0.2 重量%

 1 0 5 ~ 2 5 0 μm
 6 8.6 重量%

 2 5 0 μm以上
 1.2 重量%

爽施例2

融解指数(190℃/2.16〜)が20g/10minのポリエチレン30gと、ポリエチレングリコール(分子質20000、重量変化率-0.03%)70gの組成物を実施例1と同様な加工工程で処理することにより、以下の粒度分布を存する球状のポリエチレン粒子が得られ、得られた粒子は顕微鏡銀統結果、実施例1と同様の珠状であった。

拉度分布

105μm以下 8.0重量% 105~250μm 74.8重量% 250μm以上 17.2重量%

爽施例3

融解析数 (190℃/2.16 kg) か2000 g
/ 10 nia のポリエチレン30 g と、ポリエチレ

ングリコール(分子量 20000、 重量変化率 - 0.04 %) 7 0 g の組成物を実施例 L と同様な加工工程で処理することにより、球状のポリエチレン粒子を得た。 得られた粒子は実施例 1 と同様球状で、粒度分布は以下の通りであった。

粒度分布

実施例4

融解指数(190℃/2.16kg)2000g/ 10minのポリエチレン10gと、ポリエチレン グリコール(分子量20000)90gとの組成物を 実施例1と間様な加工工程で処理することにより、 球状のポリエチレン粒子を得た。得られた粒子の 粒度分布は以下の通りであった。

粒度分布

6 3 μ m 以下 9 6. 3 重量 % 6 3 ~ 1 0 5 μ m 3. 0 重量 % § 0 5 μ m 以上 5. 7 重量 %

実施例 5

融解指数(190セ/216kg)2000 8/10 min のポリエチレン30 gと、ポリエチレングリコール(分子量20000)70 gと、アニオン 系界而活性刑5重量部との組成物を実施例1と同 機な加工工程で処理することにより、平均粒径2 0 u m の均一な球状のポリエチレン粒子を得た。

实施例 6

スチレン- n - ブチルノタクリレート-共重合体 (Dinmond Shamrock社製 L707) 30gと、ポリエチレングリコール(分子母20000、重量変化率+0.06%) 70gとの組成物を実施例1と同様な加工工程で処理することにより、粒径5~50μmの球状のスチレン- n - ブチルメタクリレート共乗合体の粒子を得た。

爽施例7

エチレン・ブテン・1 兆爾合体 3 0 g と、ポリエチレングリコール (分子層 20000 、 重量変化率 + 0.01%) 7 0 g との組成物を実施例 1 と同様な加工工程で処理することにより、球状のエチレン

ポリプロピレン (MFI = 20g/10min) 3.0 gと、ポリエチレングリコール (分子量 20000 、 断骨変化率 - 0.02%) 7.0 gとの組成物を、2.4 0 cで融解、設神すること以外は、実施例1と同様な加工工程で処理することにより、球状のポリプロピレン粒子を得た。線度分布は以下の通りであった。

拉度分布

2	5	0	æ	m	以	F			Ĺ	ı.	4	壐	鬒	56
2	5	0	~	3	5	0	μ	m	2	7.	0	頂	量	%
3	5	0	Д	m	辺	Ŀ			7	3.	0	魰	景	96

実施例 1 1

ナイロン 6 30gと、ポリエチレングリコール (分子間20000、 重量変化率 - 0.06%) 70g との組成物を、240で砂解、腹枠すること以外は、実施例1と同様な加工工程で処理すること により、球伏のナイロン6粒子を得た。粒度分布は以下の通りであった。

粒度分布

6 3 µ m 以下 1 5. 6 重景%

-プロピレン-共竄合体の粒子を得た。得られた 粒子は貫球状で、粒度分布は以下の通りであった。 <u>粒度分布</u>

250~350µm 10.4重量% 350µm以上 89.6重量%

実施例8

エチレン-プロビレン共重合体 3 0 g と、ポリエチレングリコール (分子量 20000 、重量変化率 - 0.02%) 7 0 g との組成物を実施例 1 と同様な加工工程で処理することにより、粒子径 5 0 ~ 500μ m の球状のエチレン-プロビレン-共重合体を得た。

実施例 9

エチレンービニルアセテート共康合体(昭和電工社製 GM22-1)30gと、ポリエチレングリコール(分子量20000、重量変化率+0.15%)70gとの組成物を実施例1と同様な加工工程で処理することにより、粒子径10~100μmの球状のエチレンービニルアセテートー共重合体を得た。

<u>実施例10</u>

6 3 ~ 1 6 5 µ m 3 6. 3 重量% 1 0 5 ~ 2 5 0 µ m 3 3. 4 重量% 2 5 0 µ m 以上 1 4. 7 重量%

比較例上

低密度ポリエチレン (M1=0.4) 50g、メチルイソブチルトン400 mg及びnーデカン100 mgを選旋冷却器を備えた2gフラスコ中に入れ、110℃で30分間攪拌した。その後覺拌し作ら裏温まで除冷し、違別してポリエチレン粒子を採取した。

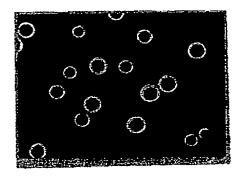
得られたポリエチレン粒子は第2圏の顕微鏡写 真 (260倍) に示すように粒状ではあるが粒状 ではなく複雑な形状のものであった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1で得られた球状ポリエチレン 微粒子の構造を示す顕微鏡写真 (260倍)であ り、

第2図は比較例1で得られたポリエチレン像粒子の構造を示す顕微鏡写真(260倍)である。

第1図



鳉

